

EDSFair2011 Nov. 出展対象製品分類一覧

1 ハードウェア・ソリューション	計測器
システムLSI	その他
ASIC/ASSP	
MPU/MCU/DSP	
FPGA/PLDデバイス	
その他	
2 ハードウェア開発環境EDA	5 IPコア、マクロ、セルライブラリ
①LSI設計関連ツール	6 組み込みプロセッサ開発環境
システムレベル設計 (RTLより高位)	リコンフィギュラブルプロセッサ
論理設計 (RTL~ネットリスト)	ICE
論理検証	デバッグ
アナログ設計・検証	マイコンCASE
レイアウト	コンパイラ/クロスコンパイラ
レイアウト検証・解析	シミュレータ
LSI信号解析	ハード/ソフト協調設計環境
テスト設計 (DFT/BIST/ATPGなど)	その他
DFM関連 (OPC/RET/PSM/LRC/TCADなど)	
ASICプロトタイプニング	
その他	
②PCB/SIP設計関連ツール	7 設計サービス関連
回路図作成	デザインセンタ
アナログ設計・検証	設計サービス
レイアウト	設計コンサルティング
SI/PI/EMC解析	試作・製造
電磁界解析	IP流通サービス
熱解析	その他
その他	
3 ソフトウェア・ソリューション	8 設計インフラ (WS/PC、ネットワーク)
組み込みOS	
デバイスドライバ	
ファームウェア	
ミドルウェア	
仮想開発環境・技術	
その他	
4 LSIテスト、計測器	9 設計データ管理ツール
LSIテスト	設計データ管理
PCBテスト	その他
	10 マスクメーカ、ファウンダリメーカ
	11 大学研究室、コンソーシアム
	12 PR関連
	出版物
	その他

出展者セミナーカテゴリー一覧

(A) システム設計・検証 (早期SW開発手法/各種プロトタイプニング手法を含む)	(I) PCB
(B) Low Power	(J) SIP
(C) タイミング	(K) テスト設計
(D) DFM	(L) フィジカル検証
(E) 信頼性 (パワーインテグリティ)	(M) フィジカルインプリメンテーション
(F) AMS設計/検証	(N) 設計・検証サービス
(G) 機能検証 (プロトタイプニング手法を含む)	(O) 熱/流体解析
(H) IP	(P) その他



electronic design and solution fair 2011 november

出展申込書・契約書

申込方法

別紙「出展規程」をご一読いただき、本申込書に必要事項をご記入・捺印の上、下記宛にお申し込みください。

申込先

一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会
 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル12階
 Tel:(03)6212-5231 Fax:(03)6212-5225
 E-mail: info2011@edsfair.com

2011.11.16 WED 水 ~ 18 FRI 金

会場：パシフィコ横浜

主催：JEITA 社団法人 電子情報技術産業協会

同時開催：Embedded Technology 2011

www.edsfair.com

2011 november

※当社・団体(出展者)は、この展示会を運営する実行委員会ならびに一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会が別に定める出展規程を遵守し、この規定に基づき、下記のとおり「EDSFair2011 Nov.」出展を申し込みます。



申込締切	2011年6月30日(木)
受領日	

確認	受付整理番号	会員	入力	請求	小間番号

■プロフィール:下記のうち、該当するものに☑をつけてください。 ※印は必須項目

<input type="checkbox"/> 過去にEDSFairへの出展経験がある	<input type="checkbox"/> 出展経験なし	※初出展の場合は、本申込書に会社案内と製品パンフレットを添付してください。
<input type="checkbox"/> 日本エレクトロニクスショー協会会員である	<input type="checkbox"/> 会員ではない	

■申込小間数および出展小間料
希望する小間形態にひとつ☑を付け、出展小間数・出展小間料をご記入ください。

小間形態	出展申込小間数	出展小間料金(消費税込)	
スタンダードブース <input type="checkbox"/> 一列小間 (1,2,3,4,5,6) <input type="checkbox"/> 二列小間 (4,6,8,10,12) <input type="checkbox"/> 三列小間 (9,12,15,18) <input type="checkbox"/> 四列小間 (16) <input type="checkbox"/> ブロック小間 (20,25,30,35,40,45,50)	小間	1~3小間 @451,500円(一般法人) @399,000円(会員企業)	= 円
		4小間以上 @430,500円(一般法人) @378,000円(会員企業)	
<input type="checkbox"/> 新興ベンダエリア (1,2,3)	小間	@252,000円	= 円
<input type="checkbox"/> ユニバーシティプラザ (1,2,3)	小間	@105,000円	= 円

■出展予定製品分類
裏面の「出展対象製品分類一覧」を参照し、出展を予定している全ての分類番号に☑を付けてください

<input type="checkbox"/> 1.ハードウェア・ソリューション	<input type="checkbox"/> 5.IPコア、マクロ、セルライブラリ	<input type="checkbox"/> 9.設計データ管理ツール
<input type="checkbox"/> 2.ハードウェア開発環境(EDA)	<input type="checkbox"/> 6.組込みプロセッサ開発環境	<input type="checkbox"/> 10.マスクメーカ、ファウンドリメーカ
<input type="checkbox"/> 3.ソフトウェア・ソリューション	<input type="checkbox"/> 7.設計サービス関連	<input type="checkbox"/> 11.大学(研究室)、コンソーシアム
<input type="checkbox"/> 4.LSIテスト、計測器	<input type="checkbox"/> 8.設計インフラ(WS/PC、ネットワーク)	<input type="checkbox"/> 12.PR関連(出版物、他)

■出展者セミナー
裏面の「出展者セミナーカテゴリー一覧」を参照し、講演予定内容に基づき希望するセッションカテゴリーに☑を付け、申込セッション数をご記入し、合計セッション数と料金をご記入ください。

カテゴリ	セッション数	カテゴリ	セッション数
<input type="checkbox"/> A: システム設計・検証	セッション	<input type="checkbox"/> J: SIP	セッション
<input type="checkbox"/> B: Low Power	セッション	<input type="checkbox"/> K: テスト設計	セッション
<input type="checkbox"/> C: タイミング	セッション	<input type="checkbox"/> L: フィジカル検証	セッション
<input type="checkbox"/> D: DFM	セッション	<input type="checkbox"/> M: フィジカルインプリメンテーション	セッション
<input type="checkbox"/> E: 信頼性	セッション	<input type="checkbox"/> N: 設計・検証サービス	セッション
<input type="checkbox"/> F: AMS設計/検証	セッション	<input type="checkbox"/> O: 熱/流体解析	セッション
<input type="checkbox"/> G: 機能検証	セッション	<input type="checkbox"/> P: その他	セッション
<input type="checkbox"/> H: IP	セッション		
<input type="checkbox"/> I: PCB	セッション		
合計	セッション	@ 52,500円	= 円 (消費税込)

■出展申込者
ご記入いただいた情報が印刷物や公式Websiteへ反映されますので正確にご記入ください。
特に英文は、大文字・小文字の表記などに十分ご注意ください。

会社名	フリガナ	-----												
	和文													
	英文													
会社代表者	フリガナ	-----												
	本社所在地	和文	(〒)											
		英文												
	役職											ご氏名		
出展担当者	フリガナ	-----												
	所在地	(〒)												
	フリガナ											フリガナ		
	所属・役職											ご氏名		
	電話番号											F A X		
E-mail														
請求担当者	フリガナ	-----												
	所在地	(〒)												
	フリガナ											フリガナ		
	所属・役職											ご氏名		
	電話番号											F A X		
E-mail														
ホームページ URL	国内向け													
	海外向け													

■EDSFair2011 Nov.「出展規程」に定める事項を遵守し、上記のとおり申し込みます。

出展責任者: 会社名	_____
役職	_____
氏名	_____ (印)

※ 貴社(団体)の本展示会の出展に係る責任者の記名、押印をお願いいたします。